## 50MHz DSBトランシーバー「HAYABUSA6」送信部改良の説明

CYTEC 2014/12

HAYABUSA6の安定度の改善のため、送信部とVXO部を改良しました。

## 1)スプリアス特性を改善

C29(2pF)を、1pFにします。1pFは、2pFを直列につないでもOKです。

これにより、VXO出力部のバンドパスフィルターの特性が鋭くなり、スプリアス特性が すこし向上します。ただし、損失も増えるます。VXO出力コイルの2次側で、約7dBm 程度のレベルになります。

この改良は、測定器で測定しない限り、改善の度合いが分かりませんので、必ず改良しなくてもOKです。

- 2)キャリアサプレッションを高めるため、次の部品を追加します。
  - a)R32(2.2K)の両端に、104(0.1uF)をハンダ付けします。
  - b)C49(104)の両端に、1uFをハンダ付けします。

基板上に、部品のリード部が少し出ていますので、その部分に該当部品を、ハンダ付けします。この改造により、バランスド・モジュレーター部のバランスがUPし、キャリアサプレッションが、少し改善されます。

3)ファイナル・トランジスターの、バイアス点を変更します。

今までの回路定数ですと、Icが少なく100mWの出力がぎりぎりだったので、多少Icを増やし、確実に100mWの出力が得られるように改良します。

- a)R13(4.7)を、22オームに変更します。
- b)R17(10K)を、5.1Kに変更します。

基板をケースに実装している場合は、各抵抗のリード線部が残るように、ニッパーで切り 残っているリード線部に、部品をハンダ付けします。

確実には、基板上の部品を外し、入れ替えてください。

現在の出力で十分な場合は、あえて改造しなくても良いと思います。この改造で、出力電力が 多少UPします。

改造点は、基板の下記の部分に成ります。



